УДК 621.383:621.315.5

Исследование электрофизических параметров высокотемпературного фотодиода Шоттки на основе Au/n-GaP

В.С. Рудневский

В статье представлены результаты исследований вольт-амперных характеристик высокотемпературного фотодиода Шоттки Au/n-GaP. Полученные значения высоты барьера Шоттки и коэффициента неидеальности соответствуют идеальному барьеру Шоттки и практически не зависят от температуры. Показано, что при токах <10⁻¹² A в вольтамперной характеристике фотодиода наблюдается ток утечки, линейно зависящий от напряжения и экспоненциально от температуры. Этот ток существенным образом ограничивает удельную обнаружительную способность фотодиода Шоттки Au/n-GaP при температуре до +125 °C.

PACS 85.60.Gz; 42.79Pw

Ключевые слова: фотодиод Шоттки, ультрафиолетовый диапазон, фосфид галлия, вольтамперная характеристика, удельная обнаружительная способность.

Введение

Для практической работы и научных исследований в тяжелых условиях эксплуатации требуется аппаратура, способная выдерживать воздействие высокой температуры в течение длительного времени (контроль за факелом пламени, наблюдение за атомными реакторами, управление термическими процессами, исследование планет, противопожарные системы). Наличие в такой аппаратуре оптических систем стало необходимым, поэтому исследования фотодиодов Шоттки Au/n-GaP, перекрывающих ультрафиолетовый и видимый диапазон спектра, при температурах до +250 °C представляют как научный, так и практический интерес.

Целью данной работы было исследование вольт-амперных характеристик (ВАХ) высокотемпературного фотодиода Шоттки (ФДШ) на основе фосфида галлия (GaP), аналогичного представленному в [1].

Подготовка образцов

При изготовлении фотодиода Шоттки использовались исходные полупроводниковые пластины, имеющие структуру nn^+ -GaP, полученную выращиванием методом жидкофазной эпитаксии *n*-слоя толщиной ~10 мкм с концентрацией основных носителей $n \sim 10^{16}$ см⁻³ на подложке n^+ -типа

Рудневский Владимир Сергеевич, ведущий инженер. ОАО «НПО «Орион».

Россия, 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, 46/2. Тел.: 8499374–82–51. E-mail: rudnevsky@mail.ru

Статья поступила в редакцию 12 мая 2014 г.

© Рудневкий В.С., 2014

толщиной ~350 мкм с концентрацией носителей заряда $n^+ \sim (3-5) \times 10^{17}$ см⁻³.

Методом термовакуумного напыления на *n*-слой GaP наносился полупрозрачный слой золота толщиной ~10 нм. Затем на полупрозрачный слой золота через соответствующую металлическую маску напылялись золотые контакты толщиной 0,1 мкм и диаметром 300 мкм. После этого методами фотолитографии выделялись чувствительные площадки диаметром 1,5 мм. Сформированные на пластине мезаструктуры с фоточувствительными элементами «выкалывались» и монтировались в герметизированный корпус. Выводы от контактных площадок разваривались золотой проволокой диаметром 30 мкм.

Полученный таким образом исследуемый фотодиод Шоттки Au/n-GaP помещался в специально сконструированный измерительный криостаттермостат с системой управления, позволяющей регулировать температуру в диапазоне от минус 195 °C до +350 °C с точностью не хуже $\pm 0,5$ °C [2]. Перед измерениями вольт-амперных характеристик фотодиод был подвергнут предварительному отжигу при температуре +250 °C в течение 6 часов с целью стабилизации его параметров.

Экспериментальные результаты и анализ ВАХ

Выражение для прямой и обратной ветвей ВАХ диода Шоттки имеет следующий вид (без учета последовательного сопротивления) [3]:

$$I_{ID} = SA^*T^2 \cdot \exp(-\frac{q\varphi}{kT}) \cdot (\exp(\frac{q}{nkT} \cdot V_{\text{HP}}) - 1), \quad (1)$$

$$I_{\text{OBP}} = SA^*T^2 \cdot \exp(-\frac{q\varphi}{kT}) \cdot \exp(\frac{q}{kT} \cdot \sqrt{\frac{qE}{4\pi\varepsilon}}), \qquad (2)$$

где
$$E = \sqrt{\frac{2qN_D}{\varepsilon} \cdot (V_{OEP} + V_{bi} - \frac{kT}{q})}$$
. Остальные обозна-

чения имеют следующие значения:

*I*_{пр} — ток прямой ветви ВАХ;

и — напряжение на диоде;

 I_{obp} — ток обратной ветви ВАХ;

*V*_{обр} — напряжение на диоде;

ф — высота барьера Шоттки;

п — коэффициент неидеальности;

S — площадь диода;

А^{*} — эффективная постоянная Ричардсона;

T — температура K;

q — заряд электрона;

k — постоянная Больцмана;

 є — диэлектрическая проницаемость полупроводника;

*N*_D — концентрация носителей;

V_{bi} — встроенный потенциал;

Исследования ВАХ ФДШ Au/n-GaP при различных температурах проводились согласно методам, изложенным в [3—5]. При разных температурах были определены высота барьера ф, коэффициент неидеальности *n*, эффективная постоянная Ричардсона *A**, сопротивление фотодио-



Рис. 1. Прямые BAX Au/n-GaP фотодиода Шоттки при различных температурах: маркеры — экспериментальные данные, штриховые линии — расчетные данные без учета R_{SH} по формуле (3), сплошные линии — расчетные данные с учетом R_{SH} по формуле (7).

да $R_{\rm SH}$ (*T*) (измеренное при напряжениях на фотодиоде ±10 мВ, $R_{\rm SH} = V$ (±10мВ) /*I*).

На рис. 1 и 2 представлены маркерами типичные экспериментальные вольт-амперные характеристики прямых и обратных ветвей исследованного ФДШ Au/n-GaP при температурах от +18 °C до +250 °C с интервалом 25 °C.

Анализ прямых ветвей (экспериментальных) ВАХ ФДШ Au/n-GaP (рис. 1) показал, что высота барьера Шоттки находится в интервале 1,300—1,309 В и практически не зависит от температуры (её среднее значение равно 1,304 В). Коэффициент неидеальности в диапазоне температур от +18 °C до +250 °C тоже слабо зависит от температуры и его среднее значение равно 1,052. На рис. 3 представлены температурные зависимости этих параметров. Среднее значение эффективной постоянной Ричардсона, также полученное из анализа вольтамперных характеристик, равнялось ~53 A/см²×K².

Полученные значения высоты барьера и коэффициента неидеальности близки к значениям, присущим идеальному барьеру Шоттки Au/*n*-GaP. В этом случае выражения для прямой (1) и обратной (2) ветвей ВАХ ФДШ Au/n-GaP будут иметь



Рис. 2. Обратные ВАХ Аи/n-GaP фотодиода Шоттки при различных температурах: маркеры — экспериментальные данные, штриховые линии — расчетные данные без учета R_{SH} по формуле (4), сплошные линии — расчетные данные с учетом R_{SH} по формуле (8).

вид (без учета последовательного сопротивления ФДШ):

$$I_{\Pi P} = SA^*T^2 \cdot \exp(-\frac{q \cdot 1,304}{kT}) \times \\ \times (\exp(\frac{q}{1,052 \cdot kT} \cdot V_{\Pi P}) - 1),$$
(3)

$$I_{\text{OBP}} = SA^*T^2 \cdot \exp(-\frac{q \cdot 1,304}{kT}) \times \\ \times \exp(\frac{q}{kT} \cdot \sqrt{\frac{qE}{4\pi\epsilon}}),$$
(4)

где *S* — площадь ФДШ Au/n-GaP (0,0177 см²); A^* — эффективная постоянная Ричардсона (53 А×см⁻²×K⁻²);

 ε — диэлектрическая проницаемость полупроводника (11,6×8,854×10⁻¹⁴ Ф×см⁻¹);

Обратные вольт-амперные характеристики, построенные по формуле (4) (показанные тонкими штриховыми линиями на рис. 2), сильно отличаются от экспериментальных данных (представленных маркерами) и заметно приближаются к экспериментальным данным при температуре выше +100 °C.

Прямые вольт-амперные характеристики исследованного ФДШ Au/*n*-GaP, построенные по формуле (3) и показанные тонкими штриховыми линиями на рис. 1, имеют хорошее совпадение с экспериментальными данными (представленные маркерами) только при температурах выше +100 °С.

При температурах до +100 °C и при малых напряжениях 0—0,3 В имеет место ток утечки, вызванный различными причинами. Когда ток утечки мал (<10⁻¹² A), он линейно зависит от приложенного к фотодиоду напряжения и нелинейно от температуры. На рис. 4 показана экспериментальная ВАХ ФДШ Au/*n*-GaP (представленная маркерами) в диапазоне напряжений –0,3 — +0,3 В, измеренная при температуре +18 °C. Штриховая прямая соответствует сопротивлению фотодиода $R_{\rm SH}$ (при 18 °C), измеренному при напряжениях на фотодиоде ±10 мВ. Зависимость *Ln* $(R_{\rm SH}) = f(1/T)$ близка к линейной.

Если предположить, что $R_{\rm SH}(T)$ зависит от температуры как

$$R_{SH}(T) \approx C_1 \cdot \exp(\frac{C_2}{T}), \qquad (5)$$

где C_1 , C_2 — некие константы, то тогда из экспериментальных данных $Ln(R_{SH}) = f(1/T)$ можно найти эти константы, которые в нашем случае имеют следующие значения:

$$C_1 \approx 2,2 \times 10^6$$
 Ом, $C_2 \approx 2260$ К,

Выражение (5) примет вид



Рис. 3. Экспериментальные значения высоты барьера ј и коэффициента неидеальности п Au/n-GaP фотодиода Шоттки в температурном диапазоне +18÷250 °C. Экспериментальные данные обозначены маркерами.



Рис. 4. Прямая и обратная BAX Au/n-GaP фотодиода Шоттки при температуре +18 °C и малых напряжениях.

$$R_{SH}(T) \approx 2, 2 \cdot 10^{6} \cdot \exp(\frac{2260}{T}) \approx$$

$$\approx 2, 2 \cdot 10^{6} \cdot \exp(\frac{q \cdot 0, 19}{kT})$$
(6)

Следовательно, в уравнения ВАХ (3) и (4) необходимо ввести добавочный член, учитывающий дополнительный ток утечки, который вызван наличием дислокационных нарушений, точечных дефектов и проколов в эпитаксиальном слое *n*-GaP. Согласно [6, 7], можно предположить, что ток утечки в данном случае определяется в основном термоэлектронной эмиссией через барьер высотой ~0,19 эВ в дефектных областях эпитаксиального слоя полупроводника.

С учетом (6) уравнения (3) и (4) примут вид:

$$I_{\Pi P} \approx SA^{*}T^{2} \cdot \exp(-\frac{q \cdot 1,304}{kT}) \times$$

$$\times (\exp(\frac{q}{1,052 \cdot kT} \cdot V_{\Pi P}) - 1) + \frac{V_{\Pi P}}{R_{SH}(T)},$$

$$I_{O E P} \approx SA^{*}T^{2} \cdot \exp(-\frac{q \cdot 1,304}{kT}) \times$$

$$\times \exp(\frac{q}{kT} \cdot \sqrt{\frac{qE}{4\pi\epsilon}}) + \frac{V_{O E P}}{R_{SH}(T)}.$$
(8)

ВАХ ФДШ Au/n-GaP, рассчитанные по формулам (7) и (8), показаны сплошными тонкими линиями на рис. 1 и 2. Они имеют хорошее совпадение с экспериментальными значениями ВАХ (маркеры) на всем температурном интервале от +18 °C до +250 °C. Таким образом, формулы (7) и (8) более точно отображают прямые и обратные ВАХ исследуемого ФДШ Au/n-GaP, чем формулы (3) и (4).

Выражение (6) для R_{SH} (*T*) имеет важное значение для фотодиода, т.к. параметр ($R_{SH} \times S$) (произведение R_{SH} на площадь фотодиода) существенным образом определяет удельную пороговую чувствительность фотодиода Шоттки или его удельную обнаружительную способность **D*** при температурах ниже +100 °C. Из формулы (7) можно найти общее выражение для сопротивления ФДШ Au/*n*-GaP при V = 0 (R_{DO}):

$$1/R_{D0} = (dI_{\Pi P} / dV_{\Pi P})_{V=0} =$$

$$= SA^{*}T^{2} \cdot \exp(-\frac{q \cdot 1,304}{kT}) \cdot \frac{q}{1,052 \cdot kT} +, \qquad (9)$$

$$+ \frac{1}{2,2 \cdot 10^{6} \cdot \exp(\frac{q \cdot 0,19}{kT})}$$

Следовательно,

$$(R_{D0} \cdot S) = (A^*T^2 \cdot \exp(-\frac{q \cdot 1,304}{kT}) \cdot \frac{q}{1,052 \cdot kT} + \frac{1}{S \cdot 2,2 \cdot 10^6 \cdot \exp(\frac{q \cdot 0,19}{kT})})^{-1}$$
(10)

На рис. 5 показаны зависимости параметра $R_{\rm D0} \times S$ от температуры для разных случаев. Штриховая линия показывает идеальную (предельную) зависимость $R_{\rm D0} \times S$ от температуры (при отсутствии тока утечки, $R_{\rm SH}$ (T) $\rightarrow \infty$). Маркерами показаны экспериментально измеренные значения параметра $R_{\rm SH} \times S$. Сплошная кривая представляет значения параметра $R_{\rm D0} \times S$, расчитанные по формуле (10). Данная кривая показывает, что при температурах выше +125 °C удельная обнаружительная способность D^* исследованного фотодиода Шоттки Au/*n*-GaP совпадает с предельно-возможными значениями (т.к. $D^* \sim (R_{\rm D0} \times S)^{-1/2}$). При температурах ниже +125 °C параметр $R_{\rm D0} \times S$ ограничивается сопротивлением утечки, т.е. $R_{\rm D0} \times S$ стремится к $R_{\rm SH} \times S$. Это ограничение имеет принципиальное практическое значение, т.к. вырастить бездефектный полупроводник практически невозможно.

В настоящее время выражение (10) фактически определяет максимальную величину параметра $R_{D0} \times S$ для ФДШ типа Au/*n*-GaP. На рис. 5 представлены для сравнения (обозначены отдельными маркерами) значения параметра ($R_{SH} \times S$) лучших зарубежных аналогов промышленно-выпускаемых фотодиодов Шоттки на основе GaP: ФД G1961 фирмы Нататаtsu ($R_{SH} \times S$) _{G1961} $\approx 5 \times 10^8$ Ом×см² (маркер — квадрат) [8], ФД ЕРD-365-0/1.4 фирмы Roithner Lasertechnik ($R_{SH} \times S$) _{EPD} $\approx 4 \times 10^9$ Ом×см² (маркер — ромб) [9].

Из графика на рис. 5 видно, что фотодиоды Шоттки на основе фосфида галлия (как отечественные, так и зарубежные) в настоящее время обладают удельной обнаружительной способностью D^* , которая не превышает 10^{14} см× Γ ц^{1/2}/Вт.

Данные рассуждения и расчеты приведены для одного из типичных ФДШ Au/n-GaP, имеющего наилучшие ВАХ при малых напряжениях (наименьший ток утечки и наибольшее $R_{_{SH}}$). В общем случае, высокотемпературные фотодиоды Шоттки имели большой разброс $R_{\rm SH}$ (на несколько порядков) даже для одной партии приборов, изготовленных из одной пластины полупроводника. В таблице приведены некоторые параметры разработанных высокотемпературных ФДШ Au/n-GaP, измеренные при комнатной температуре. Из приведенных данных видно, что связь между параметром $R_{\rm SH} \times S$ и токовой чувствительностью фотодиода не прослеживается. Токовая чувствительность фотодиодов для разных партий практически не меняется от прибора к прибору, а параметр $R_{\rm SH} \times S$ может отличаться на несколько порядков (например, приборы из одной партии и из одной пластины № 01 и № 04). Для каждого ФДШ имеется свое значение $R_{SH} \times S$, которое, возможно, определяется неравномерным распределением дефектов по пластине полупроводника, что существенным образом сказывается на величине *R*_{SH} и слабо влияет на токовую чувствительность фотодиодов.



Рис. 5. Зависимость параметра ($R_{D0} \times S$) от температуры: круглые маркеры — экспериментальные данные ($R_{SH} \times S$), штриховая линия — расчетные значения ($R_{D0} \times S$) без учета R_{SH} по формуле (10), сплошная линия — расчетные значения ($R_{D0} \times S$) с учетом R_{SH} по формуле (10).

Ta	блица
----	-------

Номер прибора	Параметр (R _{SH} ×S), Ом×см ²	Параметр D*, см×Гц ^{1/2} /Вт	Ток при ±10 мВ, А	Коэф. неид., п	Токовая чувствит. в λ _{мах} , A/Bm	Квант. эффект., η
01 (парт. 1)	1,6×10 ⁸	1,4×10 ¹³	1,1×10 ⁻¹²	1,04	0,144	0,42
02 (парт. 1)	2,9×10 ⁹	5,9×10 ¹³	6×10 ⁻¹⁴	1,12	0,137	0,40
03 (парт. 1)	1,4×10 ⁹	3,9×10 ¹³	1,3×10 ⁻¹³	1,04	0,136	0,40
04 (парт. 1)	2,2×10 ⁴	1,7×10 ¹¹	8×10 ⁻⁹	1,06	0,148	0,44
05 (парт. 2)	4,4×10 ⁹	6,7×10 ¹³	4×10^{-14}	1,04	0,129	0,38
06 (парт. 3)	2,9×107	6,7×10 ¹²	6×10 ⁻¹²	1,58	0,156	0,46
07 (парт. 3)	2,2×10 ⁹	5,8×10 ¹³	8×10 ⁻¹⁴	1,08	0,156	0,46

Заключение

В фотодиодах Шоттки, созданных напылением слоя золота толщиной 10 нм на полупроводник n-GaP, высота барьера и коэффициент неидеальности близки к значениям, присущим идеальному барьеру Шоттки Au/n-GaP и практически не зависят от температуры в диапазоне +18—250 °C. Удельная обнаружительная способность таких фотодиодов до температуры +125 °C ограничена током утечки, вызванным термоэлектронной эмиссией через дефекты в эпитаксиальном слое полупроводника.

Литература

1. Рудневский В.С., Стафеев В.И. // Прикладная физика. 2009. № 3. С. 111.

2. Рудневский В.С. // Тезисы докладов XX Международной научно-технической конференции по фотоэлектронике и приборам ночного видения. — М.: НПО «Орион». 27–30 мая 2008. С. 224.

3. Зи С. Физика полупроводниковых приборов. Т. 1. — М.: Мир, 1984

4. *Зи С.* Физика полупроводниковых приборов. ВТ. 2. — М.: Мир, 1984.

5. Бурлаков И.Д., Рудневский В.С. АС № 1528160 (СССР) от 8 августа 1989 г.

6. Бланк Т.В., Гольдберг Ю.А., Константинов О.В. и др. // Письма в ЖТФ. 2004. Т. 30. Вып. 19. С. 17

7. Бланк Т.В., Гольдберг Ю.А. // ФТП. 2007. Т. 41. Вып. 11. С. 1281

8. http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/ g1961 etc kgpd1007e02.pdf

9. http://www.roithner-laser.com/datasheets/pd/EPD-365-0-1 4.pdf

Investigations of electrophysical properties of the high-temperature Au/n-GaP Schottky photodiode

V.S. Rudnevsky

Orion R&P Association 46/2 Enthuziastov sh., Moscow, 111123, Russia E-mail: rudnevsky@mail.ru Received May 12, 2014

Investigations of current-voltage (I–V) characteristics of the high-temperature Au/n-GaP Schottky photodiode are presented. Received data have shown that an experimental data (the height of a barrier and the ideality factor) are close to the magnitudes of ideal Au/n-GaP Schottky barrier and practically do not depend on the temperature in a range of $+18\div250$ °C. The leakage current in the photodiode depend linearly on a voltage and exponentially on a temperature at currents $<10^{-12}$ A. This leakage current essentially limits detectivity D* of the photodiode Schottky Au/n-GaP at temperature up to +125 °C.

PACS: 85.60 Dw; 85.60 Gz; 07.57 Kp *Keywords*: current-voltage characteristics, Schottky photodiode, detectivity

References

1. V. S. Rudnevsky and V. I. Stafeev, Prikladnaya Fizika, No. 3, 111 (2009).

2. V. S. Rudnevsky, in *Proceedings of the XX International Conference on Photoelectronics* (NPO Orion, Moscow, May 27–30, 2008), p. 224.

3. S. M. Sze, *Physics of Semiconductor Devices, Vol. 1* (A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, 1981; Mir, Moscow, 1984) 4. S. M. Sze, *Physics of Semiconductor Devices, Vol. 2* (A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, 1981; Mir, Moscow, 1984) 5. I. D. Burlakov and V. S. Rudnevsky, USSR Patent No. 1528160, (August 8, 1989).

6. T. V. Blank, Yu. A. Goldberg, O. V. Konstantinov, et al., Tech. Phys. Lett. **30**, 17 (2004).

7. T. V. Blank and Yu. A. Goldberg, Semiconductors **41**, 1281 (2007).

8. http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/ g1961 etc kgpd1007e02.pdf

9. http://www.roithner-laser.com/datasheets/pd/ EPD-365-0-1 4.pdf